

日本国特許庁
JAPAN PATENT OFFICE

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office.

出願年月日 Date of Application: 2003年 4月16日

出願番号 Application Number: 特願2003-110970

[ST. 10/C]: [JP 2003-110970]

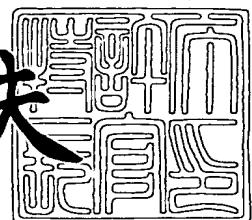
出願人 Applicant(s): 株式会社日立製作所

U.S. Appln. Filed 4-13-04
Inventor: T. Saito
mattingly stanger malur
Docket H.A-129

2004年 3月25日

特許庁長官
Commissioner,
Japan Patent Office

今井康夫



【書類名】 特許願
【整理番号】 1102018831
【あて先】 特許庁長官 殿
【国際特許分類】 F02D 35/00
【発明の名称】 車載電子装置、熱式流量計及び電子回路基板
【請求項の数】 11
【発明者】
【住所又は居所】 茨城県ひたちなか市大字高場 2520番地
株式会社 日立製作所 自動車機器グループ内
【氏名】 斎藤 輝久
【特許出願人】
【識別番号】 000005108
【氏名又は名称】 株式会社 日立製作所
【代理人】
【識別番号】 100075096
【弁理士】
【氏名又は名称】 作田 康夫
【電話番号】 03-3212-1111
【手数料の表示】
【予納台帳番号】 013088
【納付金額】 21,000円
【提出物件の目録】
【物件名】 明細書 1
【物件名】 図面 1
【物件名】 要約書 1
【プルーフの要否】 要

【書類名】 明細書

【発明の名称】 車載電子装置、熱式流量計及び電子回路基板

【特許請求の範囲】

【請求項 1】

導体部材と、

絶縁部材と、

第1の信号線と第2の信号線とから信号を入力し、増幅された信号を出力する
増幅手段と、

を備えた車載電子装置において、

前記絶縁部材を介して、前記導体部材が前記第1の信号線と前記第2の信号線
の少なくとも片側を覆って設けられたことを特徴とする車載電子装置。

【請求項 2】

請求項1において、

前記第1の信号線と前記第2の信号線と前記増幅手段とを支持する支持手段を
備え、

前記第1の信号線と前記第2の信号線の前記支持手段によって支持された側と
は反対の側を、前記絶縁部材を介して前記導体部材が覆ったことを特徴とする車
載電子装置。

【請求項 3】

請求項2において、

前記増幅手段はオペアンプであり、

前記支持手段は基板であり、

前記第1の信号線と前記第2の信号線は前記基板にプリントされた金属配線で
あり、

前記絶縁部材と前記導体部材とは層状に形成されたことを特徴とする車載電子
装置。

【請求項 4】

請求項1において、

前記絶縁部材を介して、前記導体部材が前記第1の信号線と前記第2の信号線

の前記片側とは別の側を、覆ったことを特徴とする車載電子装置。

【請求項 5】

気体が流れる通路中に設置された発熱抵抗体と、
第1の信号線と第2の信号線とから信号を入力し増幅された信号を出力する増
幅手段と、絶縁部材を介して前記第1の信号線と前記第2の信号線の少なくとも
片側を覆う前記導体部材とが設けられた電子回路基板とを備え、

前記第1の信号線には前記抵抗体からの信号が入力され、前記通路を流れる氣
体の流量を測定する熱式流量計。

【請求項 6】

絶縁基板上に形成された回路用導体層を有する電子回路用基板において、電氣
的にどこにも接続されていない導体が絶縁層を介して、上記回路用導体層に配置
されモノシリック ICで構成する回路部のオペアンプのプラス入力信号と接続さ
れた導体の一部と該オペアンプのマイナス入力信号と接続された導体の一部の近
傍に、形成されていることを特徴とする電子回路基板。

【請求項 7】

請求項6において、電氣的にどこにも接続されていない金属板が絶縁層を介し
て、上記回路用導体層に配置されモノシリック ICで構成する回路部のオペアン
プのプラス入力信号と接続された導体の一部と該オペアンプのマイナス入力信号
と接続された導体の一部の近傍に、形成されていることを特徴とする電子回路基
板。

【請求項 8】

請求項6において、上記回路用導体層に配置されモノシリック ICで構成する
回路部のオペアンプのプラス・マイナスの両入力信号導体をそれぞれ別々のシ
ールド線の中心導体に接続し、該シールド線の被覆導体を電氣的にどこにも接続し
ないことを特徴とする電子回路用基板。

【請求項 9】

請求項6記載の電子回路用基板を備えた熱式流量計。

【請求項 10】

請求項6記載の電子回路用基板を備えた熱式空気流量計であって、前記電子回

路用基板が電気的にどこにも接続されていない金属板が絶縁層を介して、上記回路用導体層に配置されモノシリックICで構成する回路部のオペアンプのプラス入力信号と接続された導体の一部と該オペアンプのマイナス入力信号と接続された導体の一部を形成することを特徴とする熱式流量計。

【請求項 1】

請求項6記載の電子回路用基板を備えた熱式空気流量計であって、前記回路用導体層に配置されモノシリックICで構成する回路部のオペアンプのプラス・マイナス両入力信号導体をそれぞれシールド線の中心導体に接続し、該シールド線の被覆導体同士を短絡するが電気的にどこにも接続しないことを特徴とする熱式流量計。

【発明の詳細な説明】

【0001】

【発明の属する技術分野】

本発明は、車載電子装置、熱式流量計及び電子回路基板に関する。例えば、本発明は耐電波障害対策を施した電子回路用基板に係り、特に電子回路を搭載したハイブリッドIC等で電磁場による誤動作の低減するのに好適な電子回路基板及び電子装置等に関する。

【0002】

【従来の技術】

従来技術における耐電波障害性向上電子回路用基板の技術として、特許文献1に記載されているように、高周波フィルタを用いて電磁ノイズを遮断している。

【0003】

【特許文献1】

特開平05-259686号公報

【0004】

【発明が解決しようとする課題】

上記従来技術においては、さらに周波数が高く出力の大きい電磁ノイズによる電子回路の誤動作を防止したいという要求がある。上記要求にこたえるためには、コンデンサとインダクタを追加することで誤動作を抑えることが可能だが、電

子回路基板が大型になり、小型化の要求を満足することが困難になっている。また、コンデンサやインダクタを追加すると部品点数の増加からコスト高になると
いう課題もある。

【0005】

本発明の目的は、回路の物理的規模が小形で、安価でありながら耐電波障害性
が向上良い装置を実現することにある。

【0006】

【課題を解決するための手段】

上記目的は、請求項に記載の発明により達成される。

【0007】

例えば、上記目的は、導体部材と、絶縁部材と、第1の信号線と第2の信号線
とから信号を入力し、增幅された信号を出力する增幅手段と、を備えた車載電子
装置において、前記絶縁部材を介して、前記導体部材が前記第1の信号線と前記
第2の信号線の少なくとも片側を覆って設けられたことにより達成される。

【0008】

例えば、上記目的は、更に、前記第1の信号線と前記第2の信号線と前記增幅
手段とを支持する支持手段を備え、前記第1の信号線と前記第2の信号線の前記
支持手段によって支持された側とは反対の側を、前記絶縁部材を介して前記導体
部材が覆ったことにより達成される。

【0009】

例えば、上記目的は、更に、前記増幅手段はオペアンプであり、前記支持手段
は基板であり、前記第1の信号線と前記第2の信号線は前記基板にプリントされ
た金属配線であり、前記絶縁部材と前記導体部材とは層状に形成されたことによ
り達成される。

【0010】

例えば、上記目的は、更に、前記絶縁部材を介して、前記導体部材が前記第1
の信号線と前記第2の信号線の前記片側とは別の側を、覆ったことにより達成さ
れる。

【0011】

例えば、上記目的は、気体が流れる通路中に設置された発熱抵抗体と、第1の信号線と第2の信号線とから信号を入力し増幅された信号を出力する増幅手段と、絶縁部材を介して前記第1の信号線と前記第2の信号線の少なくとも片側を覆う前記導体部材とが設けられた電子回路基板とを備え、前記第1の信号線には前記抵抗体からの信号が入力され、前記通路を流れる気体の流量を測定する熱式流量計により達成される。

【0012】

更に、作用を混えて説明する。

【0013】

電磁ノイズが電子装置に、電源や基準電位や出力などの外部との電気的接続部から侵入するか、電子回路基板を構成している導体から侵入するかのどちらかであり、高周波電流となって侵入する。

【0014】

この高周波電流が電子装置を構成する導体のインダクタンスと抵抗によって、オペアンプのプラス・マイナス両入力端に現われる高周波電圧の位相を変化させる。導体のインダクタンスは、曲がり角の形状やベタGNDの存在等の要因で変化するので、上記オペアンプのプラスとマイナスの両入力端に現われる高周波電圧の位相がそれ異なると、オペアンプのオフセット電圧が変化して電子装置の動作点を変化させ、電子装置の誤動作に至る。

【0015】

ここで、本発明の絶縁基板上に形成された回路用導体層を有する電子回路用基板において、電気的にどこにも接続されていない導体が接続層を介して、上記回路用導体層に配置されモノシリックICで構成する回路部のオペアンプのプラス入力信号と接続された導体の一部と該オペアンプのマイナス入力信号と接続された導体の一部の近傍に形成されることによって、渦電流を利用した上記オペアンプのプラス・マイナス両入力信号に接続された導体のインダクタンスの低減し、上記オペアンプのプラス・マイナス両入力端子に現われる高周波電圧の位相がずれないため耐電波障害性能を向上できる。また、上記回路用導体層を有する電子回路用基板において、電気的にどこにも接続されていない導体と絶縁層を介して

、上記回路用導体層に配置されモノシリック I Cで構成する回路部のオペアンプのプラス入力信号と接続された導体と該オペアンプのマイナス入力信号と接続された導体同士が容量結合をし高流的に短絡された状態となっているため耐電波障害性能を向上できる。

【0016】

【発明の実施の形態】

以下、本発明の実施例を図面を参照して説明する。図3は本発明の実施例に係る熱線式空気流量計の要部破談外観図である。本実施例に係る電子回路基板は、ハイブリッド I Cを使用して製作したものである。図4は、電子回路基板のプロック図である。熱線式空気流量計は、エンジンの吸気管内の空気流中に設置された感温抵抗体6と発熱抵抗体7および、電子回路を搭載したハイブリッド I Cからなる。

【0017】

図1はハイブリッド I Cの平面図で、図2は図1のA-A断面図である。

【0018】

絶縁基板1上に形成された回路用導体層を有する電子回路用基板において、電気的にどこにも接続されていない導体2が絶縁層5を介して、上記回路用導体層に配置されモノシリック I Cで構成する回路部のオペアンプのプラス入力信号3と接続された導体の一部と該オペアンプのマイナス入力信号と接続された導体4の一部の近傍に、形成されていることを特徴とする耐電波障害性能を向上した電子回路基板により構成されている。

【0019】

入出力線はワイヤーハーネスと呼ばれ、自動車内部を引き回され配線され、種々の電磁ノイズが電気信号に重畠して流れてくる。また空間を伝播してきて直接、回路構成導体に重畠する電波ノイズもある。

【0020】

本実施例では、オペアンプの両入力信号導体3、4と絶縁層5を介して形成され、電気的にどこにも接続されていない導体2に流れる渦電流を利用して入力信号導体のインダクタンスの低減して、オペアンプの入力端子に現われる高周波電

圧の位相をそろえているため耐電波障害性能を向上することができる。

【0021】

また、上記回路用導体層に配置されモノシリックICで構成する回路部のオペアンプの両入力信号導体3，4が、電気的にどこにも接続されていない導体2を介して上記オペアンプの入力信号導体同士が容量結合をされて高流的に短絡された状態となっているため耐電波障害性能を向上することができる。

【0022】

電気的にどこにも接続されていない導体2が金属板に代わっても、またオペアンプの両入力信号導体3，4にシールド線を用いても同等の効果が期待できる。

【0023】

本発明品と従来品とでEMC評価を行った。試験方法はバルクカレントインジェクション法で図5に概略図を示す。構成は発振器でつくってアンプで増幅した電磁ノイズをイグニッショングローブで被試験体に接続されたハーネスから印加する方法で、測定周波数は1MHzから400MHzである。本発明を適応した熱線式空気流量計の耐電波障害性試験結果で特に効果が確認できる10M~100MHzまでを図6に示す。尚注入電流値とは、出力が10%変化する高周波注入電流値である。

【0024】

【発明の効果】

本実施例によれば、電子回路基板寸法を拡大しチップ部品を増やさずに、熱線式空気流量計の耐電波障害性能を向上できる効果がある。

【図面の簡単な説明】

【図1】

本発明の実施例に係わる電子回路基板辺面図である。

【図2】

図1のA-A断面図である。

【図3】

熱線式空気流量計要部破断外観図である。

【図4】

電子回路基板のブロック図である。

【図5】

10M～100MHzまでのバルクカレントインジェクション試験法概略図である。

【図6】

本発明品のバルクカレントインジェクション試験結果である。

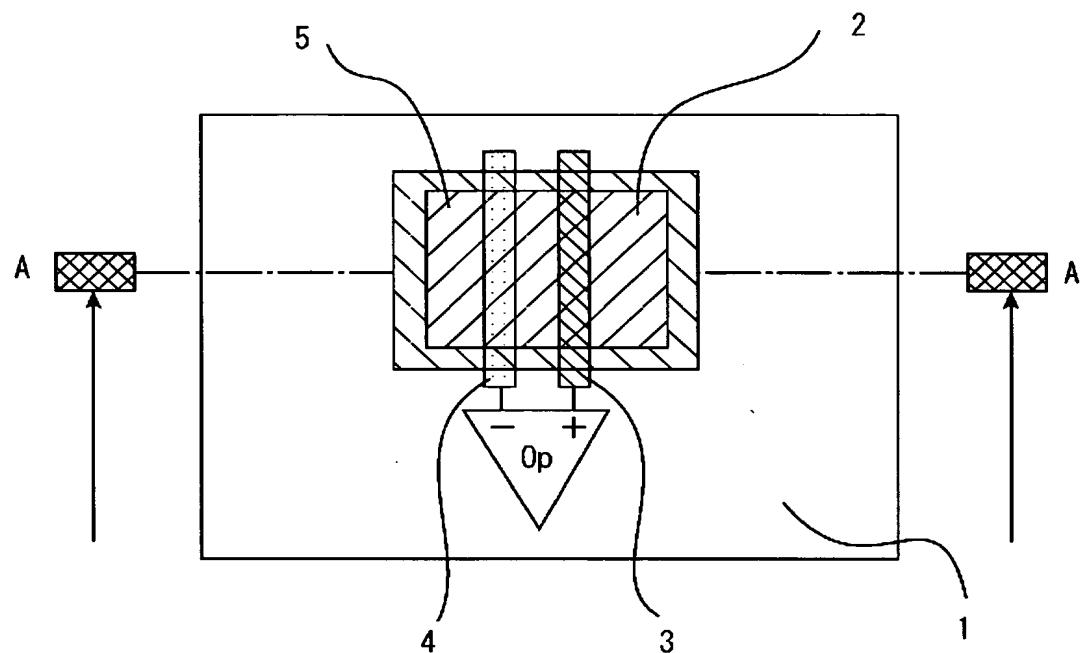
【符号の説明】

1…絶縁基板、2…電気的にどこにも接続されていない導体、3…モノシリックICで構成する回路部のオペアンプのプラス入力信号と接続された導体、4…モノシリックICで構成する回路部のオペアンプのマイナス入力信号と接続された導体、5…絶縁層、6…感温抵抗体、7…発熱抵抗体。

【書類名】 図面

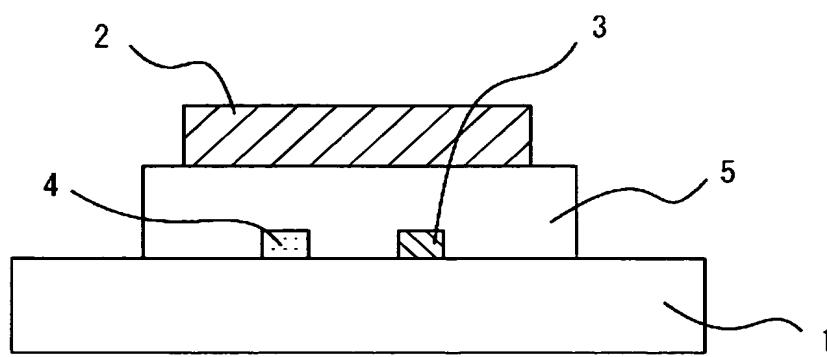
【図 1】

図 1



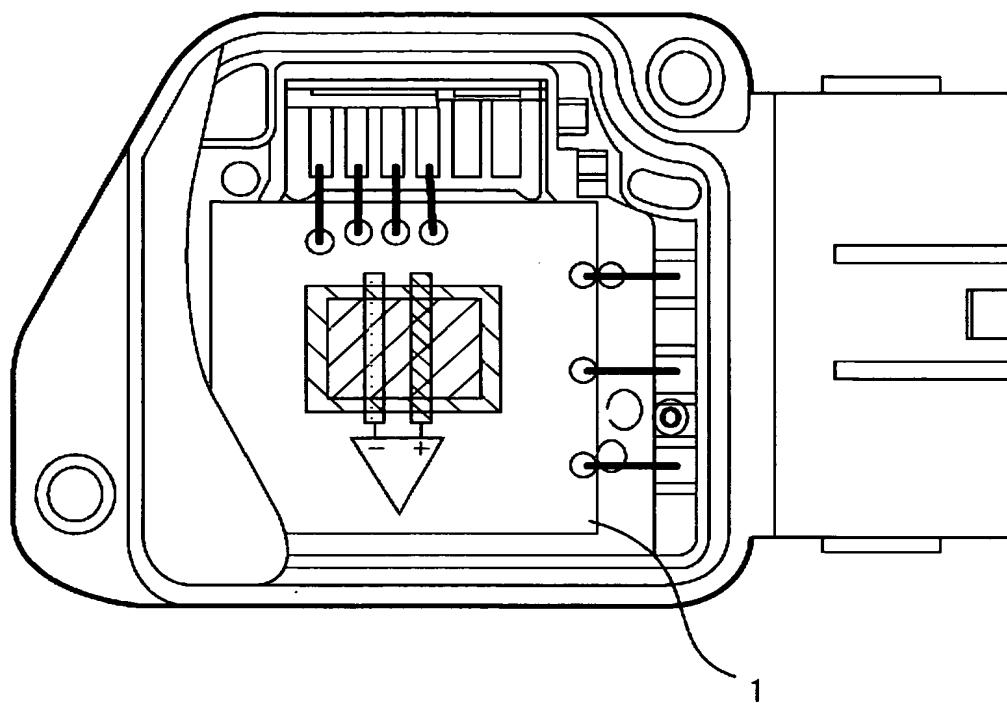
【図 2】

図 2



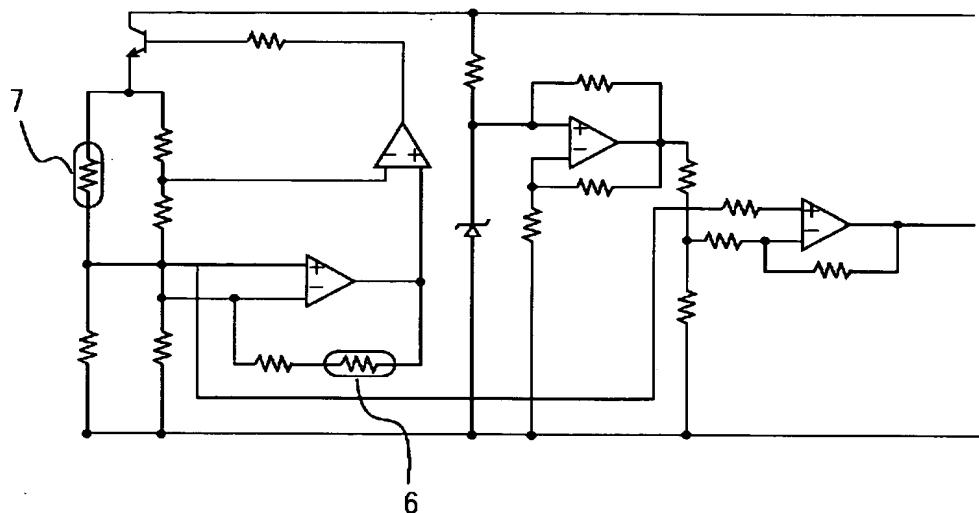
【図 3】

図 3



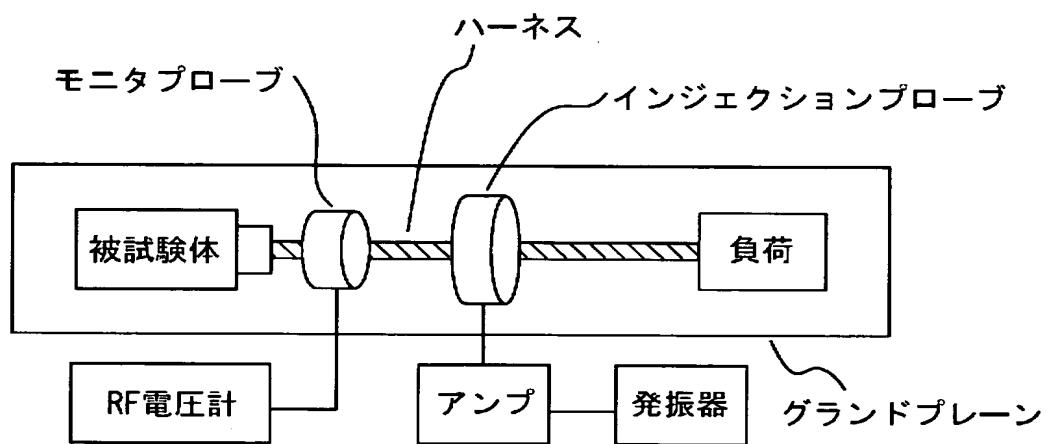
【図 4】

図 4



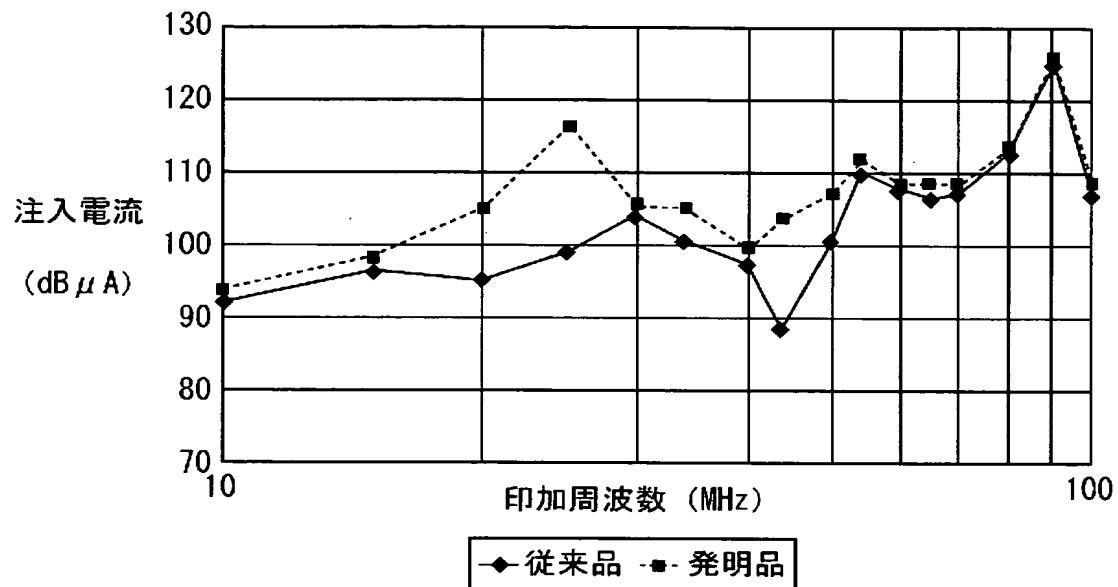
【図 5】

図 5



【図6】

図 6



【書類名】 要約書

【要約】

【課題】

高周波電流が電子装置を構成する導体のインダクタンスと抵抗によって、オペアンプのプラス・マイナス両入力端に現われる高周波電圧の位相を変化させる。上記オペアンプのプラスとマイナスの両入力端に現われる高周波電圧の位相がそれぞれ異なると、オペアンプのオフセット電圧が変化して電子装置の動作点を変化させ、電子装置の誤動作に至る。

【解決手段】

絶縁基板上に形成された回路用導体層を有する電子回路用基板において、電気的にどこにも接続されていない導体と接続層を介して、上記回路用導体層に配置されモノシリック ICで構成する回路部のオペアンプのプラス入力信号と接続された導体の一部と該オペアンプのマイナス入力信号と接続された導体の一部を形成されることによって、耐電波障害性能を向上できる。

【選択図】 図 1

認定・付加情報

特許出願の番号	特願2003-110970
受付番号	50300624979
書類名	特許願
担当官	第三担当上席 0092
作成日	平成15年 4月17日

<認定情報・付加情報>

【提出日】 平成15年 4月16日

次頁無

特願 2003-110970

出願人履歴情報

識別番号 [000005108]

1. 変更年月日 1990年 8月31日

[変更理由] 新規登録

住所 東京都千代田区神田駿河台4丁目6番地
氏名 株式会社日立製作所